DOCL	JMENT No.	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE
	KTQ-708	製品仕様書	1⁄8
	0UCT №. QACE010		Date:.210326
1. Ger	neral 一般事項		
1.1 A	Application 適用範	団 This specification covers the requirements for TACT Switch [™] which has no key top. この規格書は、キートップなしのタクトスイッチ®について 適用する。	
1.2 0	Operating temperature ra	Operating temperature range shall refer to the range where this switch keeps electric	
1.3 S	Storage temperature ran	使用温度範囲とはスイッチがON-OFF機能を維持する温度範囲を言う。 ge 保存温度範囲: At Switch level 単品状態 <u>-40</u> ~ <u>90</u> ℃ (normal humidity, nor Switch on Taping テーピング状態 -20 ~ 50 ℃ (Relative humidity	
1.4 7	「est conditions 試験状		
		Normal temperature 常 温:(Temperature 温度 5~35℃) Normal humidity 常 湿:(Relative humidity 湿度 25~85%)	
		Normal air pressure 常 圧 :(Air pressure 気圧 86~106kPa)	
		If any doubt arise from judgement, tests shall be conducted at the following conditions ただし、判定に疑義を生じた場合は以下の基準状態で行う。	
		Ambient temperature 温 度:20±2℃ Relative humidity 相対湿度:60~70%	
		Air pressure 気 圧: 86~106kPa	
		Switch shall be mounted on PWB without any indication of switch floating. スイッチは回路基板から浮かないように取り付ける。	
	bearance, style and dime Appearance 外観	ensions 外観、形状、寸法 There shall be no defects that affect the serviceability of the product.	
2.2 5	Style and dimensions $\frac{1}{2}$	性能上有害な欠陥があってはならない。 彡状、寸法 Refer to the assembly drawings. 製品図による。	
3. Тур	pe of actuating 動作形	式 <u>Tactile feedback</u> <u>タクティールフィードバック</u>	
4. Cor	ntact arrangement 回路		
5 Rat	ings 定格	(Details of contact arrangement are given in the assembly drawings 回路の詳細	は製品図による)
5.1 N	Ange 和Th Aaximum ratings 最大5 Ainimum ratings 最小5		
6. Ele	ctrical specification 電 Items 項 目	気的性能 Test conditions 試 験 条 件	
6.1		Test conditions 武	Criteria 判定基準 100 mΩ Max.
0.1	接触抵抗	スイッチ操作部中央に下記の静荷重を加え、測定する。 (1) Depression 押圧力: 7 N	
		(2) Measuring method 測定方法:1 kHz small-current contact resistance meter or voltage	
		drop method at 5VDC 10mA.	
		1kHz微少電流接触抵抗計, 又はDC5V 10mA電圧降下法	
6.2	Insulation	Measurements shall be made following the test set forth below:	_ <u>100 M</u> Ω Min.
	resistance	下記条件で試験を行った後、測定する。	
	絶縁抵抗	(1)Test voltage 印加電圧: <u>100</u> V DC for 1 min.	
		(2) Applied position 印加場所: Between all terminals. And if there is a metal frame, between terminals and ground(frame)	
		端子間, 金属フレームがある場合は, 端子と金属フレーム間	
6.3		Measurements shall be made following the test set forth below:	There shall be no breakdown.
耐電圧 下記条件で試験を行った後、測定する。 絶縁破壊のないこと。			
		(1)Test voltage 印加電圧 : <u>250</u> V AC (50~60Hz)	
		(2)Duration 印加時間 : 1 min (3)Applied position 印加場所 :Between all terminals. And if there is a metal frame,	
		(3)Applied position 山加场別 : Detween all terminals. And if there is a metal frame, between terminals and ground (frame)	
		端子間、金属フレームがある場合は、端子と金属フレーム間	

DOCUMENT No. KTQ-708 PRODUCT No. SKTQACE010		TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS 製品仕様書		PAGE 2/8
				Date:.210326
	Items 項 目	Test conditions 試験条件	Criteria	<u> </u> 判定基準
6.4	Bounce バウンス	Lightly striking the center of the stem at a rate encountered in normal use (3 to 4 operations per s.), bounce shall be tested at "ON" and "OFF". スイッチ操作部の中央部を通常の使用状態(3~4回/秒)で軽く打鍵し, ON時及びOFF時のバウンスを測定する。	ON bounce : 10 OFF bounce: 10	ms Max.
7. Me		機械的性能		
	Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria	判 定 基 準
7.1	Operating force 作 動 力	Place the switch such that the direction of switch operation is vertical and then gradually increase the load applied to the center of the stem. Measure the peak force that switch reaches till making ON. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し, 操作部中央部に徐々に荷重を加え, スイッチがONするまでの最大荷重を測定する。	<u>3.5</u> ± <u>0.7</u> N	
7.2	Travel 移 動 量	Place the switch such that the direction of switch operation is vertical. Apply the specified static force to the center of the stem. Measure the switch travel distance that the switch makes ON. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し, 操作部中央部に以下の静荷重を加え,スイッチがONするまでの距離を測定する。 (1) force 押圧力: 4.2 N	<u>0.71</u> ± <u>0.3</u> mm	
7.3	Return force 復 帰 力	Place the switch such that the direction of switch operation is vertical. Apply a force to the center of stem until switch reaches travel distance. Measure the minimum force that switch is returning to the release position. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、 操作部中央部を移動量まで押圧後、操作部が復帰する力を測定する。	<u>1</u> N Min.	
7.4	Stop strength ストッパー強度	Place the switch such that the direction of switch operation is vertical. Then, apply the below static load to the direction of stem operation. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し, スイッチの操作方向へ以下の静荷重を加える。 (1) Depression 押圧力: <u>50</u> N (2) Time 時間: <u>15</u> s	Keep electrical ON/ 電気的に ON-OFF Item6.1	
7.5	Stem strength ステム抜去強度	Place the switch such that the direction of switch operation is vertical. Pull the stem in opposition to the operational direction and then measure the maximum force that stem can withstand. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し, 操作部の操作方向とは反対方向に操作部を引っ張って抜けない力である。	<u>5</u> N	





DOC	CUMENT No. KTQ-708	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS 製品仕様書		PAGE 3⁄8
	DUCT №. QACE010			Date:.21032
8. En	vironmental specificatio			
8.1	Items 項目 Resistance to low temperatures 耐寒性	Test conditions 試験条件 Undertake the below test conditions. The measurement is done after the test sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 hour. 次の試験後,常温,常湿中に1時間放置後測定する。 (1) Temperature 温度: <u>-40</u> ± <u>2</u> °C (2) Time 時間: 1000 h (3) Waterdrops shall be removed. 水滴は取り除く。	Criteria Item 6. Item 7.1	判 定 基 準
8.2	Heat resistance 耐 熱 性	Undertake the below test conditions. The measurement is done after the test sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 hour. 次の試験後, 常温, 常湿中に1時間放置後測定する。 (1) Temperature 温度: <u>90</u> ± <u>2</u> °C (2) Time 時間: <u>1000</u> h	Item 6. Item 7.1	
8.3	Moisture resistance 耐 湿 性	Undertake the below test conditions. The measurement is done after the test sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 hour. 次の試験後, 常温, 常湿中に1時間放置後測定する。 (1) Temperature 温度: <u>60</u> ± <u>2</u> ℃ (2) Time 時間: <u>1000</u> h (3) Relative humidity 相対湿度: <u>90</u> ~ <u>95</u> % (4) Waterdrops shall be removed. 水滴は取り除く。	<u>500 m</u> Ω Max.	接触抵抗(Item 6.1) : e 絶縁抵抗(Item 6.2) :
8.4	Change of temperature 温度サイクル	After exposed to the below test cycles, the measurement is done after the test sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 hour. Water drops shall be removed. 下記条件で以下回数のサイクル試験後、常温常湿中に1時間放置し測定する。 ただし、水滴は取り除く。 A $A = \pm 90 \ ^{\circ}C$ $B = -40 \ ^{\circ}C$ $C = 30 \ ^{\circ}min$ $D = \frac{10}{30} \sec C$ $E = \frac{30}{30} \min R$ $F = \frac{10}{30} \sec C$ $F = \frac{10}{30} \sec C$	Item 6. Item 7.1	
8.5	Resistance to hydrogen sulfide gas.(H₂S) 耐硫化ガス性	Undertake the below test conditions. Then, the test sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 hour. Before measurement, push the sample 2 to 3 times. 次の試験後, 常温, 常湿中に1時間放置し, 2~3回操作後, 測定する。 (1) Concentration of H ₂ S gas. H ₂ Sガス濃度: <u>1</u> ppm (2) Temperature 温度: <u>40</u> ± <u>2</u> °C (3) Relative humidity 相対湿度: <u>75</u> % (4) Time 時間: <u>240</u> h	Contact resistance <u>5</u> Ω Max.	接触抵抗(Item 6.1):
8.6	Resistance to sulfur dioxide. (SO₂) 耐亜硫酸ガス性	Undertake the below test conditions. Then, the test sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 hour. Before measurement, push sample 2 to 3 times. 次の試験後, 常温, 常湿中に1時間放置し, 2~3回操作後, 測定する。 (1) Concentration of SO ₂ gas. SO ₂ ガス濃度: <u>10</u> ppm (2) Temperature 温度: <u>40</u> ± <u>2</u> °C (3) Relative humidity 相対湿度: <u>75</u> % (4) Time 時間: <u>240</u> h	Contact resistance <u>1</u> Ω Max.	接触抵抗(Item 6.1):
8.7	Resistance to Soldering heat はんだ耐熱性	Mount the switch on the test PWB (120mm × 100mm x1.6mm, Material: FR4) and let the samples go through a reflow process two times. The reflow condition refers to Item 10.2. Switch is stabilized with normal temperature before going through the 2 nd reflow process. The measurement should be taken after the switch is stabilized with normal temperature and humidity for 1 hours. スイッチを試験基板(120mm×100mm t=1.6mm 材質FR4)に実装し10.2項のリフローはんだ 条件で2回炉を通過させる。(2回目は基板温度が常温に下がってから投入する。) 常温、常湿で1時間放置後に測定する。	Item6.1 to 6.3 Item7.1 to 7.3	

DOCL	DOCUMENT No. TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS			PAGE 4/8
PRODUCT No. SKTQACE010			製品仕様書	
				Date:.21032
9. Endu	rance specification	耐久性能		
	Items 項 目	Test conditions 試験条件	Criteria	
	Operating life 動作寿命	Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後, 測定する。 <u>16 VDC 50 mA resistive load</u> 抵抗負荷 Rate of operation 動作速度: <u>2</u> to <u>3</u> operations per s 回/秒 Depression 押圧力: <u>4.2 N</u> Cycles of operation 動作回数: <u>500,000</u> cycles 回	<u>20</u> Ω Max.	Max. s Max. 動力(Item 7.1) : al force n 7.2)
	Vibration resistance 耐 振 性	Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後、測定する。 (1)Vibration frequency range 振動数範囲: <u>10</u> ~ <u>55</u> Hz (2)Total amplitude 全振幅: <u>1.5</u> mm (3)Sweep ratio 掃引の割合: <u>10-55-10</u> Hz Approx. <u>1</u> min 約 <u>1</u> 分 (4)Method of changing the sweep vibration frequency : Logarithmic or uniform 小引振動数の変化方法 対数又は一様掃引 (5)Direction of vibration: Three mutually perpendicular directions, including the direction 振動の方向 of the travel スイッチ操作方向を中心とした垂直3方向 (6)Duration 振動時間: <u>2</u> h each (<u>6</u> h in total) 各 <u>2</u> 時間(計 <u>6</u> 時間)	Item 6.1 Item 7.1	
	Shock 耐 衝 撃 性	Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後,測定する。 (1)Acceleration 加速度: <u>980</u> m/s ² (2)Acting time 作用時間: <u>6</u> msec (3)Test direction 試験方向: 6 directions 6 面 (4)Number of shocks 試験回数: <u>3</u> times per direction (<u>18</u> times in total) 各方向各 <u>3</u> 回(計 <u>18</u> 回)	Item 6.1 Item 7.1	



DOG	CUMENT No. KTQ-708	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE 5∕8	
		製品仕様書	0/0	
	DUCT №. QACE010		Date:.210326	
10. S	oldering conditions 半	田付条件		
	Items 項 目	Recommended conditions 推 奨 条 件		
10.1	Hand soldering 手 半 田	 Please practice according to below conditions. 以下の条件にて実施して下さい。 (1)Soldering temperature 半田温度: <u>350</u> °C Max. (2)Continuous soldering time 連続半田時間: <u>3</u> s Max. (3)Capacity of soldering iron 半田コテ容量: <u>60</u> W Max. (4) Excessive force shall not be applied to the terminals. 端子に異常加圧のないこと (5) Protect the switch against flux and avoid flux penetration from its topside of switch. スイッチの上面からフラックスが浸入しない様にして下さい。 		
10.2	Reflow soldering リフロ—半田	Please practice according to below conditions. 以下の条件にて実施して下さい。 (1) Profile 温度プロファイル Surface of product Temperature 都品表面温度(*C)	re ビーク温度	
10.3	Other precautions For soldering 半田付けに関する その他注意事項	 (1) Switch terminals and PWB top face shall be free from flux in prior to soldering. 事前にスイッチの端子及びプリント基板の部品実装面上にフラックスが塗られていないこと。 (2) Not washing switch with solvent, etc, after soldering process. 半田付け後、溶剤などでスイッチを洗浄しないで下さい。 (3) Recommended solder paste: M705-GRN360-K2-V (SENJU METAL INDUSTRY CO., LTD) or equivalent 推奨クリーム半田:千住金属工業(株) M705-GRN360-K2-V 同等品 (4) When chip components are soldered on the back side of PWB by automatic flow soldering after reflow solder potentially let flux to penetrate along the plastic housing into the inside of switch. PWB shall not have throug near the mounted switch to avoid such flux penetration. 		



DOCUMENT No.	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE
KTQ-708	製品仕様書	6/8
		D
PRODUCT №. SKTQACE010		Date:.210326
【Precaution in use】ご使用. A. General 一般項目	 上の注意	
	ts which are controlled items subject to foreign and domestic export laws and regulations, you must obtain app	roval and/or follow the
formalities of such laws a 国内外の輸出関連法規に	nd regulations. こより規制されている製品の輸出に際しては、同法規を遵守の上、必要な許可、手続き等をとってください。	
A2. Products must not be us purposes.	ed for military and/or antisocial purposes such as terrorism and shall not be supplied to any party intending to	use the products for such
	社会活動目的では、当製品を一切使用しないでください。 き・目的で使用されるおそれがある法人・団体・個人等へも当製品を一切供給しないでください。	
such as AV (audio visual) equipment. The products other unauthorized use. V equipment, burglar alarm system on the applicabilit	e, the products have been designed and manufactured for application to equipment and devices which are sold equipment, home electric equipment, office and commercial electronic equipment, information and communicat are not intended for use in, and must not be used for, any application of nuclear equipment, driving control equ <i>l</i> ith the exception of the above mentioned banned applications, for applications involving high levels of safety a equipment, disaster prevention equipment and undersea equipment, please contact an Alps sales representative y. Also, implement a fail-safe design, protection circuit, redundant circuit, malfunction protection and/or fire pr ability of the total system.	ion equipment or amusement pment for aerospace or any nd liability such as medical e and/or evaluate the total
当製品は、特に用途を指う したがいまして、原子力制 防災機器、海底用機器等	定していないかぎり、本来、AV、家電、事務機、情報機器、通信機器、アミューズメント機器等の一般電子機器用 御機器、宇宙・航空機で運行にかかわる機器等の用途では一切使用しないでください。上記の使用禁止の用途 の高度の安全性・信頼性を必要とする機器でのご使用の際は、弊社営業担当迄ご相談いただくか、またはセット ールセーフ設計、保護回路、冗長回路、誤動作防止設計、延焼対策設計等のセットでの安全対策設計を設けてく	以外で、医療機器、防犯機器、 での十分な適合性の確認を行
capacitive (C)), please let	and manufactured assuming that it is to be used with the resistance for direct current. If you use other kinds o us know beforehand. fを想定して設計・製造されています。その他の負荷(誘導性負荷(L),容量性負荷(C))で使用される場合は,別	
B. Soldering and assemble to	PWB process 半田付, 基板実装工程	
	:o terminals during the soldering process. This may cause wobble, deformation and/or degraded electrical perfo 易合、端子に荷重が加わりますと条件によりガタ、変形及び電気的特性劣化のおそれがありますのでご注意下さ	
_	l be verified under the actual production conditions. こついては、実際の量産条件で確認されるようお願いします。	
_	or reflow soldering. When switch is soldered on the edge of PWB, flux may get into the inside of switch during a 対応ですが, スイッチ実装後にオートディップを行う場合にスイッチが基板の端にあるとフラックスが浸入する恐.	
B4. The click feeling may be conditions.	degraded, when reflow heat is applied constantly for a long time. Reflow soldering conditions should follow the	ALPS ALPNE recommended
熱履歴が加わるとクリック	感が低下する可能性がありますので推奨リフロー条件でリフローを行う様にお願いします。	
module assembly process ステムに横からの力が加	to the stem, it may potentially cause a broken switch. Handle the switch with such care that switch stem will n s and/or when switch is pushed. わりますと, スイッチの機能破壊につながる危険性がありますので取扱いは十分注意して下さい。 等にステムに衝撃が加わらない様に注意して下さい。	ot get a side force during the
	e bottom of switch and PWB surface. この間に隙間が生じないように取り付けてください。	
	程 washable with solvents or like after soldering and/or touch-up soldering. 手直し工程時に、溶剤などでスイッチを洗浄しないでください。	
D. Mechanism design (switch	layout) 機構設計	

D2. You may dip-solder chip components on the backside of PWB after you have reflow-soldered this switch. However, dip-soldering may cause flux to creep up on the wall of the housing and penetrate the switch. Therefore, do not design a through hole under and around the switch. 本スイッチをリフロー半田後, プリント基板裏面をディップ半田して使用する場合は, ディップ時のフラックス吹き上げ等により, スイッチ側面より, フラックスがはい上がる場合がありますので, パターン設計にあたっては, スイッチ下面, 周囲にスルーホールを設けないで下さい。

D3. Do not use the switch in a manner that the stem will be given stress from the side. If you push the stem from the side, the switch may be broken. ステムを横方向から押す様な使い方は避けて下さい。ステム先端に横方向から荷重が加わりますとスイッチが破壊される場合があります。

D4. Switch shall not be kept pressed for a long time. スイッチを長時間 ON させる使い方はしないでください。

D5. This switch is not designed for keeping pressed down for a certain duration of time. If users intend to use our switch for such purpose, they shall verify such suitability with the own actual samples in advance as well as shall use for this purpose under their sole responsibility. The prior consultation with us is also needed. 本製品は長押しする用途で設計されたものではありません。本製品を長押し使用される場合は当社にご連絡いただき、仕様内容を調整した上で採用可否判断願います。

D1. When users use a different PWB mounting hole and land footprints/pattern from our recommended dimensions, the prior consultation shall be made with us. プリント基板取り付け穴およびパターンに関し、推奨寸法以外を採用する場合は、当社に連絡願います。



DOCUMENT No.	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE
KTQ-708	製品仕様書	8/8
PRODUCT No. SKTQACE010		Date:.210326
D14. Please make sure that sv 基板がたわむような場所へ	 witch is mounted without any flexure of PWB. ∿の設置はお避け下さい。	I
	ow the switch is used at your module, please contact us. つれ方が変更される際は当社に御連絡ください。	
proof sheet. Please verify タクトスイッチが搭載され機	the PWB assembly might cause broken switch due to vibration, depending on the welding condition v that welding process would not cause any issue to our product in advance. 後器の組立工程で超音波溶着を実施される場合は事前にタクトスイッチに異常が生じないか確認を行 ッチに振動が加わりスイッチが破壊する可能性があります。不具合例:カシメ部破壊、防塵・防水シー	うってください。
硫黄系温泉地等常時ガス	境 ea where sulfide gas is generated and/or in a place where exhaust gas is generated may potentially が発生する場所や自動車等の排気ガスの発生する場所で常時使用する場合、 ぼすおそれがありますので十分にご注意下さい。	degrade the performance of this product.
同一セット内に以下の様な ・For parts, rubber mai generate gas of sulfu	rials used in the module where the switch is installed. 部材に関しましては以下の点にご注意願います。 terials, adhesive agents, plywood, packing materials and lubricant used for the mechanical part of th rization or oxidization.	
・When you use silicon form silicon dioxide c シリコン系ゴム, グリ とSW接点部に2酸1 ・When you apply chem	着剤, 合板, 機器の梱包材, 機器内の駆動部に使用される潤滑剤については, 硫化, 酸化ガスを発 rubber, grease, adhesive agents and oil, use those that will not generate low molecular siloxane gas toat on the switch contact part, resulting in the contact failure. リース, 接着剤, オイルを使用される場合は, 低分子シロキサンガスを発生しないものを使用してくださ と珪素の被膜を形成して接点障害を引き起こす場合があります。 nical agents such as coating agents and greases to the products, please let us know beforehand. 剤やグリース等の薬品を付着させる場合は, 別途ご相談ください。	s. The low molecular siloxane gas may
	der potential high humidity and/or bedewing conditions. This may cause current leakage among term する可能性がある環境では, 端子間の電流リークが発生する可能性が有りますので本スイッチはご使	
 F. Storage method. 保管方法		
-	nvironment shall be avoided. This product may face an increase in contact resistance and degraded び期間で保管されますと接触抵抗の上昇やはんだ付け性の悪化が発生する恐れがありますので避(-
_	−20 dgrs C, higher than +50 dgrs C, and⁄or lower than 20%, higher than 85% humidity 外の温度、または 20%~85%の範囲外の湿度 ガスの雰囲気。	
(3) Longer than 6-month s	storage after being delivered 製品納入後6ヶ月超える長期保管。 nlight 直射日光の当たる場所。	
	ng is opened, the remained products shall be repackaged and stored in the ALPS ALPINE original p アルプスアルパイン出荷時の梱包状態で保管してください。	ackaging.
-	ored in the ALPS ALPINE original packaging without overstack or external stress that may potential 剰な積み重ねや応力を避けてアルプスアルパイン出荷時の梱包状態のままで保管してください。	lly cause deformation of packaging.
	ot and stored as released position. Dったままでの保存はしないでください。	
-	invalid, in case no signed cover page or no order would be received within 1 year after the date 間を経過して, ご返却又はご発注の無い場合は, 無効とさせていただきます。	of issue.
	e specifications other than electric and mechanical characteristics and outside dimensions may be 見寸法および取付寸法以外につきましては、当社の都合により変更させて頂く事が有りますので、あら	-
	plastic material level is "94HB" UL Standard (slow burning). This product shall not be used in the a ficient protection against getting flames.	rea that there is potential risk of

本製品に使用している樹脂等の燃焼グレードはUL規格の"94HB"(遅燃性グレード)相当を使用しております。つきましては類焼の恐れがある場所での使用を

禁止するか、類焼防止対策をお願いします。

G4. There is potential failure mode such as short circuit or open circuit, although the delivered switch is well qualified. When this switch is used for the modules that requires higher safety, the prior verification would be needed at the module level. Upon need, take a sufficient fail-safe design such as protection circuit. スイッチの品質には万全を尽くしていますが故障モードとしてショート、オープンの発生が皆無とは言えません。安全性が重視されるセットの設計に際しては、 SWの単品故障に対してセットとしての影響を事前にご検討いただき、保護回路等のフェールセーフ設計のご検討を十分に行い安全確保して頂きますようにお願いします。

G5. This switch shall not be used outside the specified rating. It may cause fire. When it is used outside the rating due to some reason, protection such as a protection circuit to shut down the current must be needed at the module level. 定格を超えての使用は火災発生のおそれがありますので絶対に避けて下さい。 また異常使用等で定格を超える恐れがある場合は保護回路等で電流遮断等の対策をして下さい。

G6. TACT Switch[™] is trademark or registered trademark of ALPS ALPINE CO., LTD. タクトスイッチ◎はアルプスアルパイン株式会社の商標もしくは登録商標です。